

## StorageWorks XP12000

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
磁盘控制装置	×	○	○	○	○	○
磁盘驱动器装置	×	○	○	○	○	○
高速缓冲存储器	×	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	×	○	○	○	○	○
控制电路板	×	○	○	○	○	○
电源 & 电池	×	○	○	○	○	○

○ : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

× : 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

打“×”的技术原因是如下。

1. 电子部件玻璃中的铅
2. 钢中合金元素中的铅含量达0.35%、铝含量达0.4%，铜合金中的铅含量达4%
3. 高温融化的焊料中的铅(即:锡铅焊料合金中铅含量超过85%)
4. 焊料中的铅
5. 电子陶瓷产品中的铅
6. 于光纤通讯系统稀土铁石榴石法拉第旋转器中作为杂质的铅